

2004年度
会社説明会

2005年4月26日
株式会社**アドバンテスト**

1. 2004年度 決算報告
2. 2005年度 業績予想
3. 今後の成長に向けて

1. 2004年度 決算報告

業績の概要

(単位:億円)

	2003年度		2004年度		
	中間期	通 期	中間期	通 期	前期比
受注高	802	2,089	1,252	2,274	108.9%
売上高	622	1,742	1,465	2,394	137.4%
売上総利益	304	887	783	1,234	139.2%
営業利益	44	309	454	607	196.1%
税引前利益	37	288	468	618	214.0%
純利益	24	173	285	380	219.7%
受注残	347	514	301	395	———

2005.4.26 会社説明会

ADVANTEST

業績の概要 < 売上拡大要因 >

製品グループ

地域

DRAM 向けテスト

台湾 韓国 アジア他

フラッシュ・メモリ 向けテスト

アジア他 日本 台湾 韓国

MPU向けテスト

アジア他 米州

FA (ハンドラ)

アジア他 台湾 韓国

2005.4.26 会社説明会

ADVANTEST

業績の概要 < 損益改善要因 >

売上総利益

< 50.9 % → 51.6 % 0.7ポイント改善 >

- 新製品による高付加価値製品の投入
- 既存品のコストダウン・量産効果
- 生産部門統合・後補充方式導入による生産性向上

営業利益

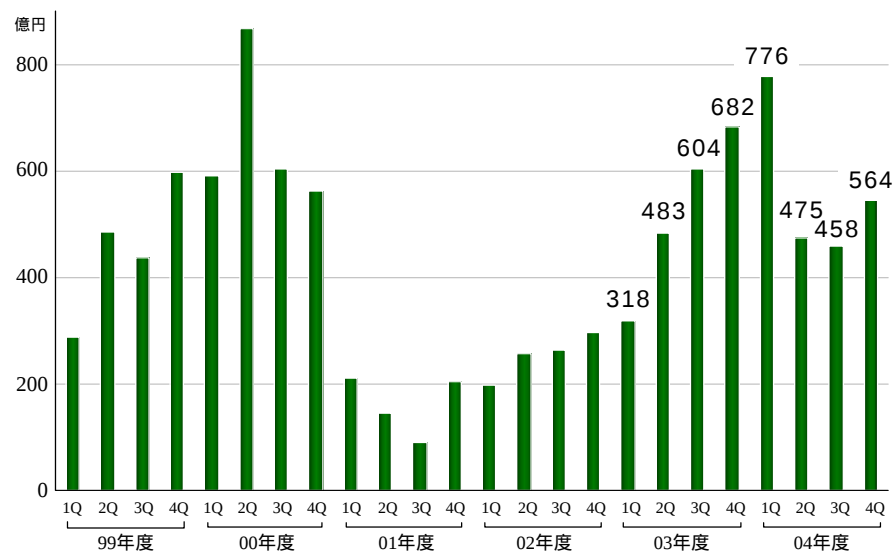
< 17.8 % → 25.4 % 7.6ポイント改善 >

- 売上原価率の改善
- 全社運動 Initiative 21による事業効率化推進

2005.4.26 会社説明会

ADVANTEST

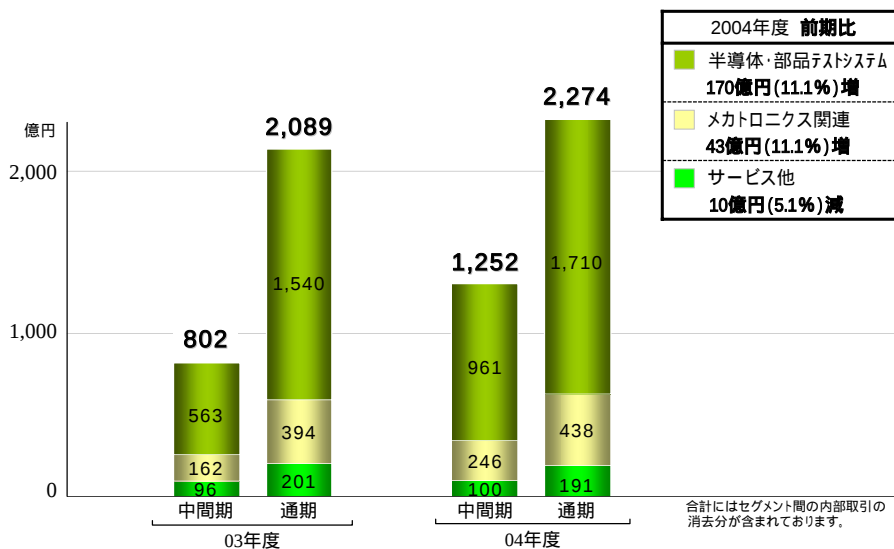
受注高 四半期



2005.4.26 会社説明会

ADVANTEST

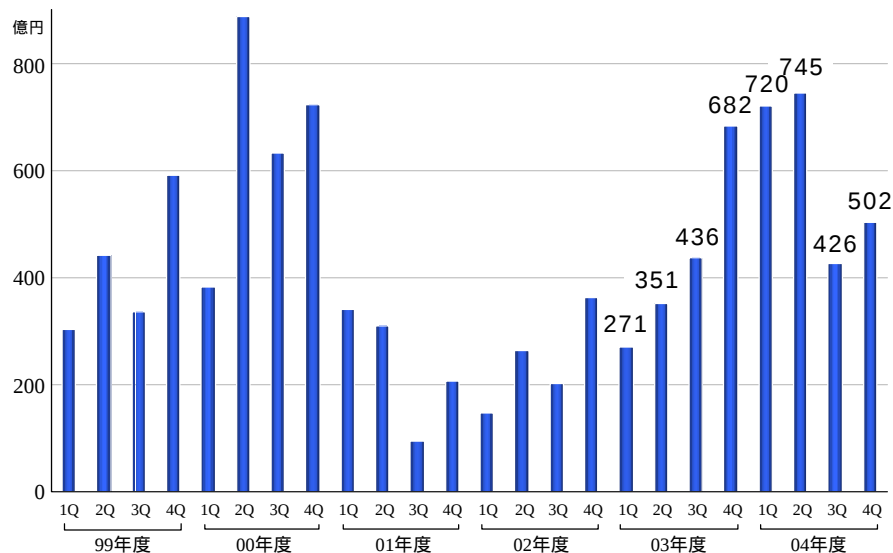
受注高 事業セグメント別



2005.4.26 会社説明会

ADVANTEST

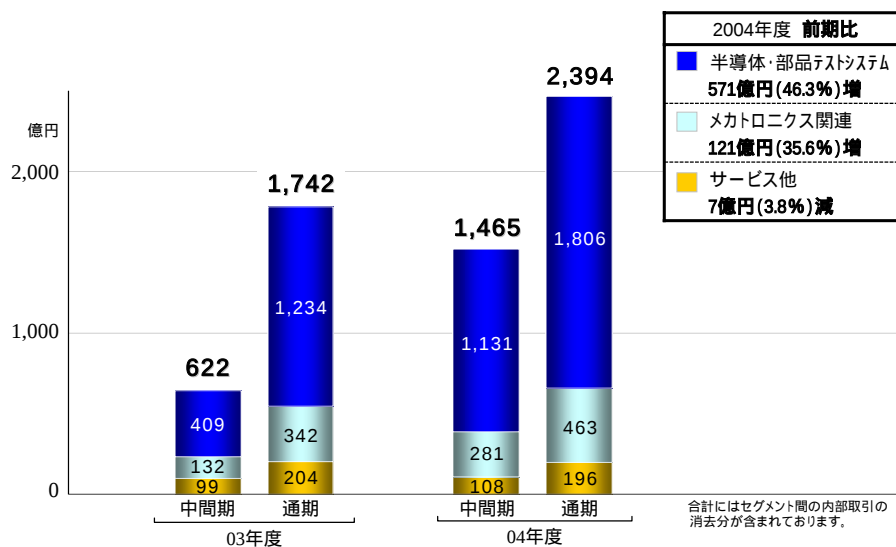
売上高 四半期



2005.4.26 会社説明会

ADVANTEST

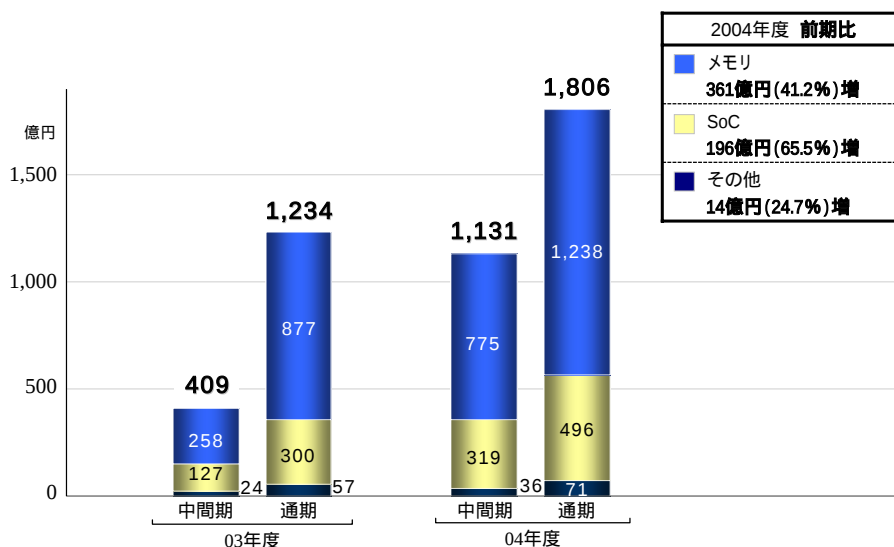
売上高 事業セグメント別



2005.4.26 会社説明会

ADVANTEST

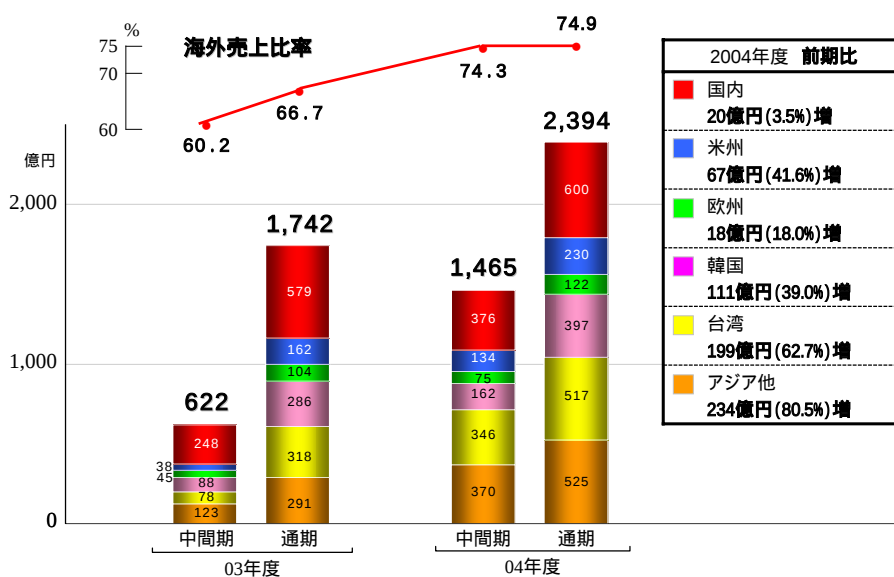
売上高 半導体・部品テストシステム



2005.4.26 会社説明会

ADVANTEST

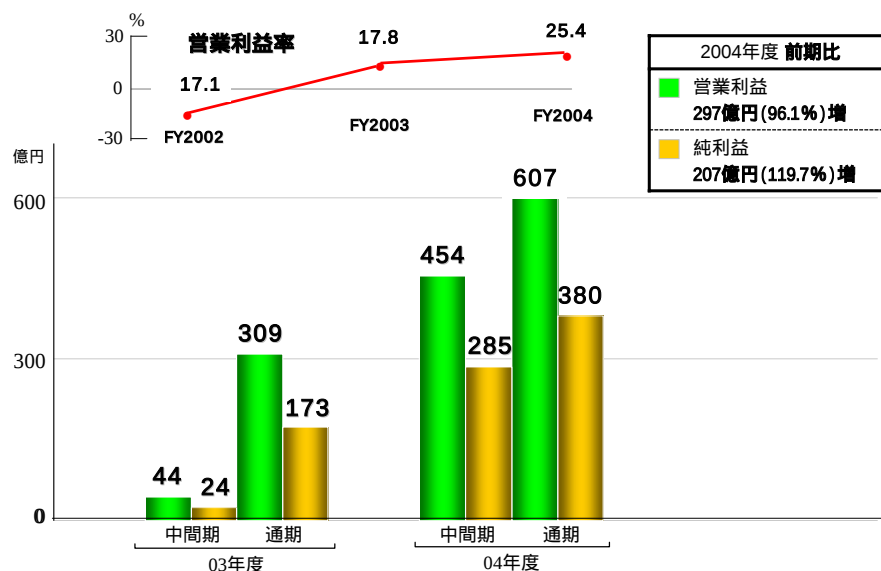
売上高 地域別



2005.4.26 会社説明会

ADVANTEST

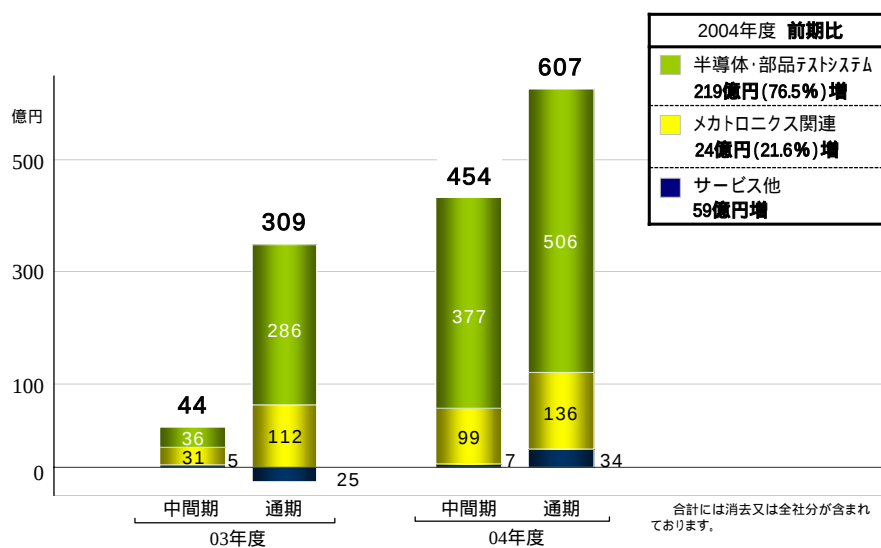
利益



2005.4.26 会社説明会

ADVANTEST

営業利益 事業セグメント別



2005.4.26 会社説明会

ADVANTEST

バランス・シート

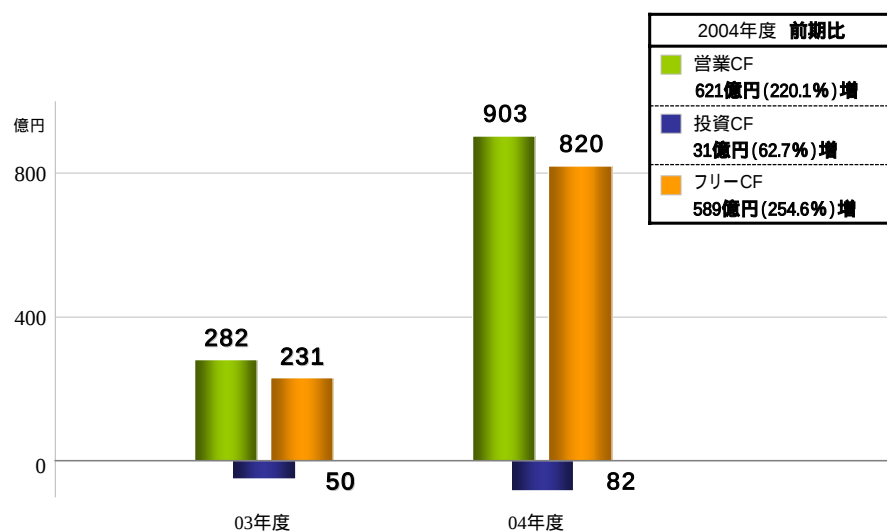
(単位: 億円)

	03年3月末	04年3月末	05年3月末
流動資産	1,820	2,557	2,239
(現金預金)	(873)	(1,011)	(1,209)
(売上債権)	(429)	(761)	(567)
(棚卸資産)	(349)	(494)	(295)
固定資産等	992	750	728
総資産	2,812	3,308	2,967
流動負債	283	666	739
固定負債等	421	424	160
株主資本	2,106	2,217	2,067
(株主資本比率)	(74.9%)	(67.0%)	(69.7%)
負債資本合計	2,812	3,308	2,967

2005.4.26 会社説明会

ADVANTEST

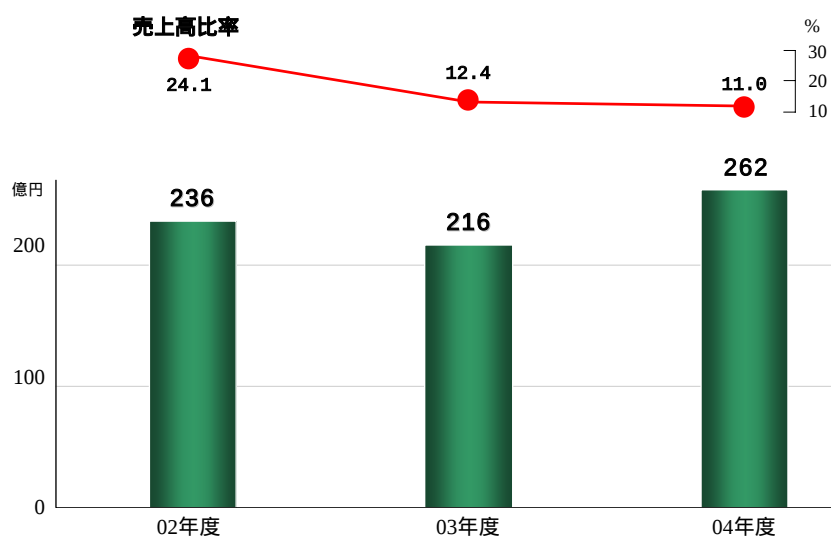
キャッシュ・フロー



2005.4.26 会社説明会

ADVANTEST

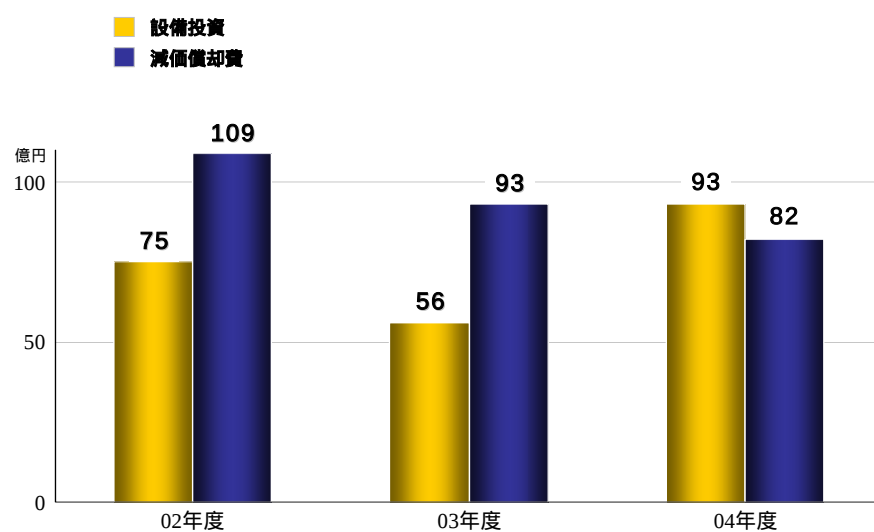
研究開発費



2005.4.26 会社説明会

ADVANTEST

設備投資、減価償却費



2005.4.26 会社説明会

ADVANTEST

2. 2005年度 業績予想

業績予想

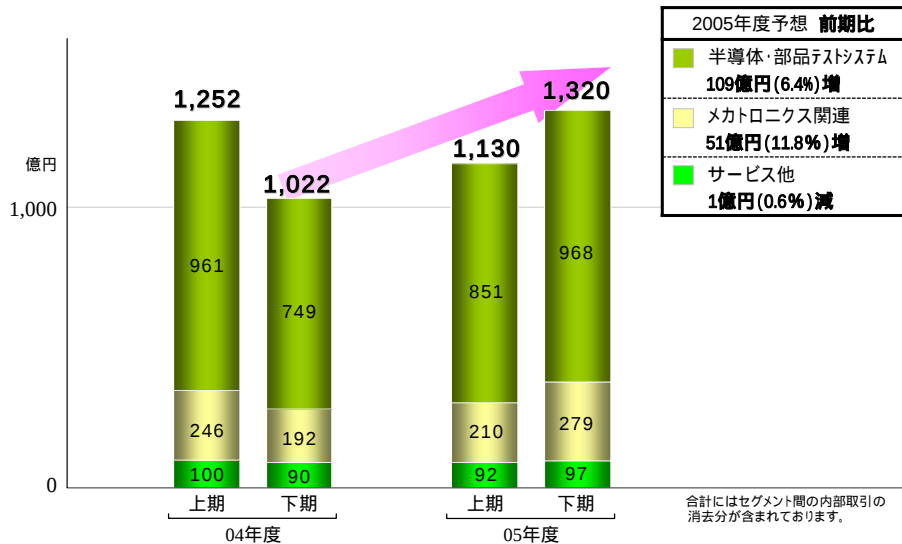
(単位:億円)

	2004年度 実績		2005年度 予想		
	中間期	通 期	中間期	通 期	前期比
受注高	1,252	2,274	1,130	2,450	107.7%
売上高	1,465	2,394	1,120	2,400	100.2%
売上総利益	783	1,234	590	1,260	102.1%
営業利益	454	607	250	600	98.8%
税引前利益	468	618	250	600	97.1%
純利益	285	380	150	370	97.2%
受注残	301	395	405	445	——

2005.4.26 会社説明会

ADVANTEST

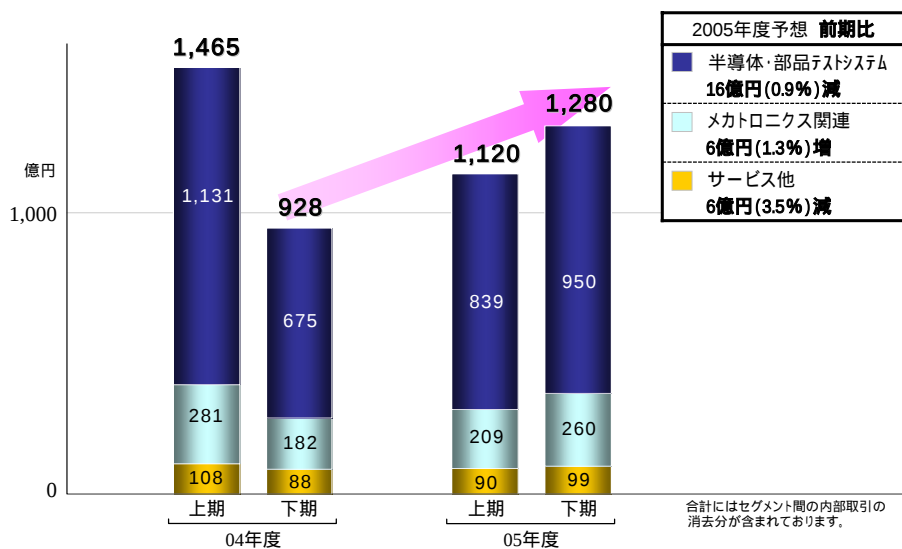
受注高 予想



2005.4.26 会社説明会

ADVANTEST

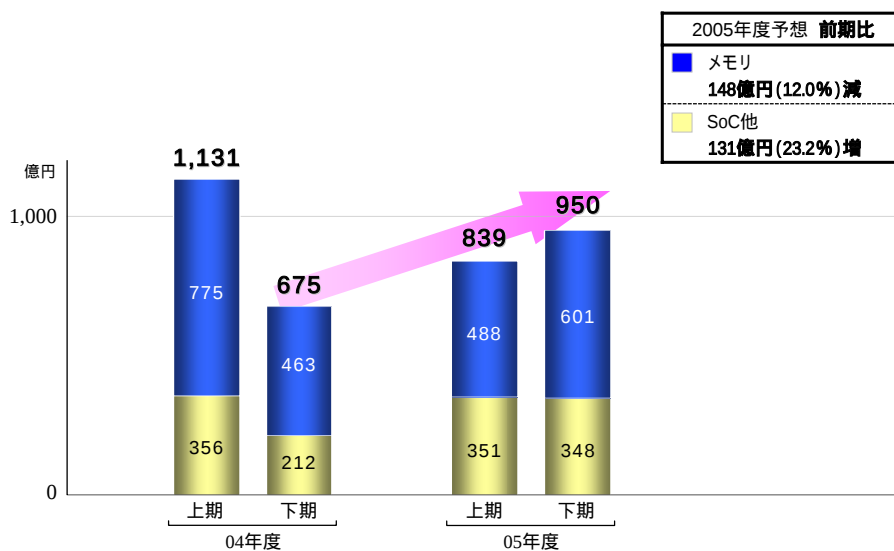
売上高 予想



2005.4.26 会社説明会

ADVANTEST

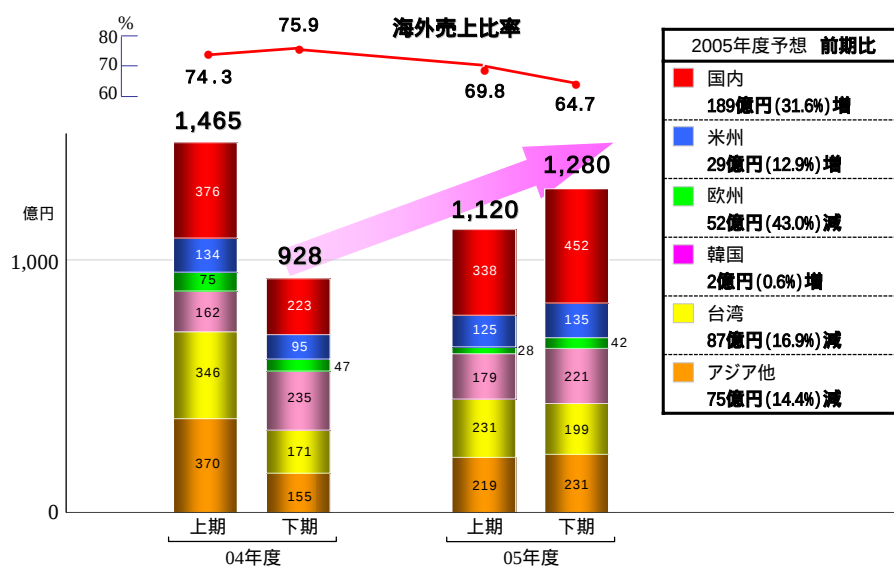
売上高 予想 半導体・部品テストシステム



2005.4.26 会社説明会

ADVANTEST

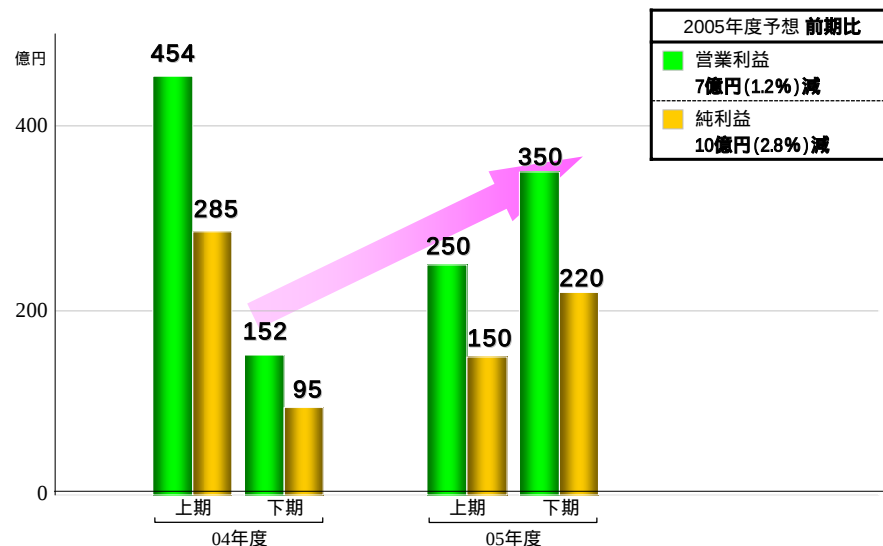
売上高 予想 地域別



2005.4.26 会社説明会

ADVANTEST

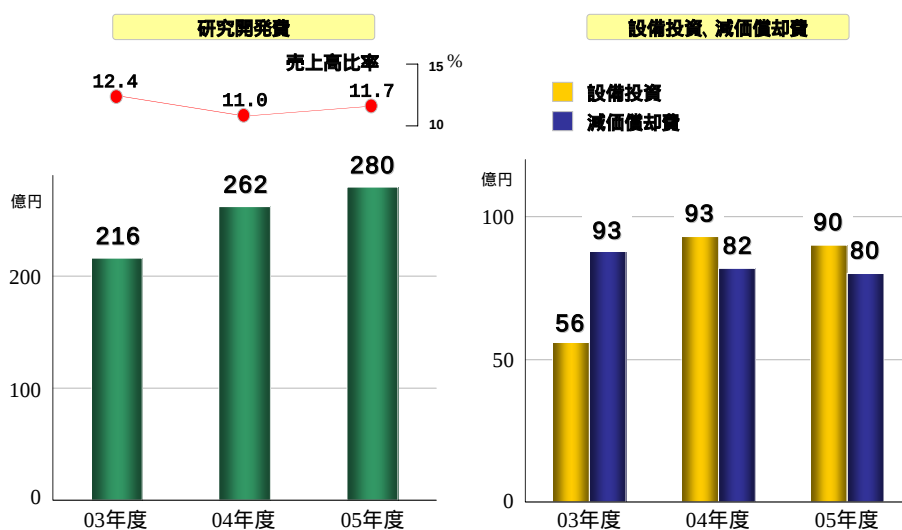
利益 予想



2005.4.26 会社説明会

ADVANTEST

研究開発費・設備投資 予想

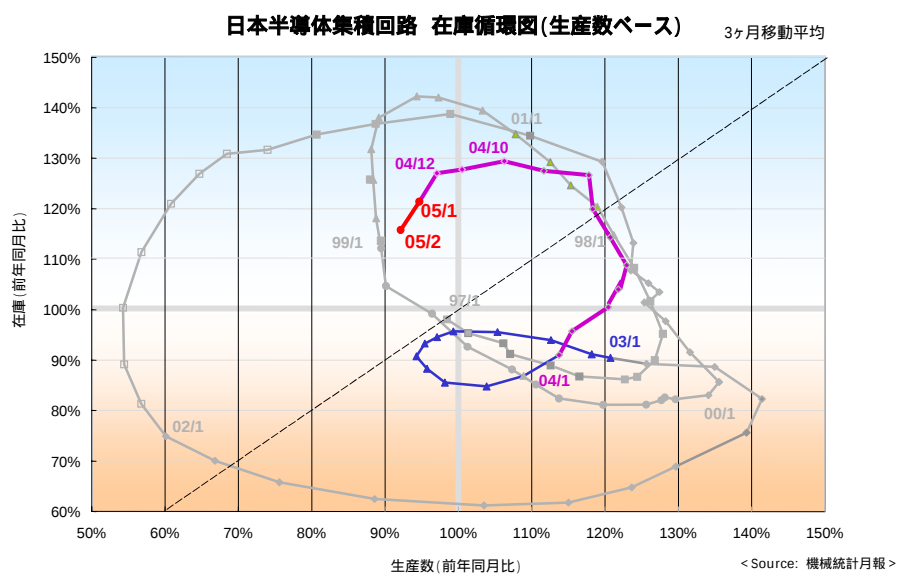


2005.4.26 会社説明会

ADVANTEST

3. 今後の成長に向けて

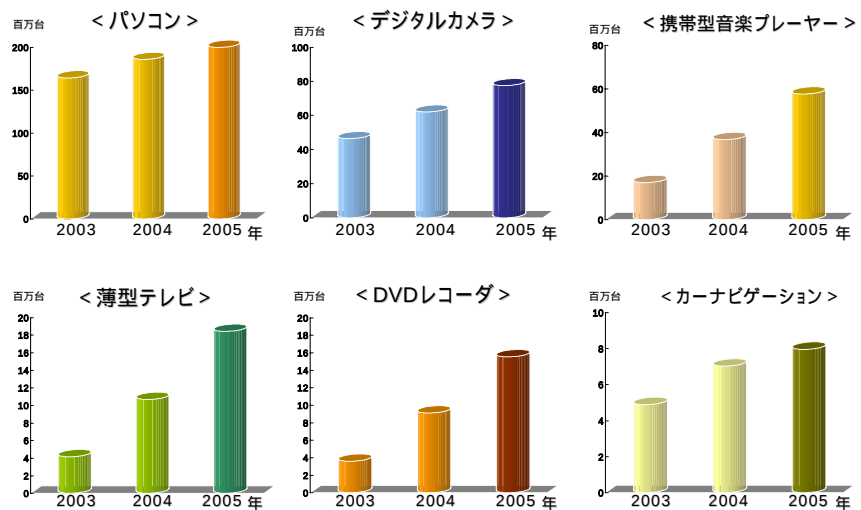
在庫調整からの回復



2005.4.26 会社説明会

ADVANTEST

アプリケーション市場予測



<Source: 上段: iSuppli 下段: JEITA >

2005.4.26 会社説明会

ADVANTEST

300mmラインの導入計画

● 1ライン

	2004年	2005年計画	
		上期	下期以降
日本	●●●●	●●●●●●●●	●●
アジア	●●●●●●●●	●●●●●●●●	●●
米州	●●	●●	●●
欧州	●●●●		●●

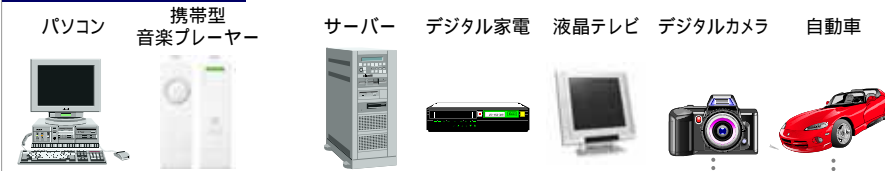
< 当社予測 >

2005.4.26 会社説明会

ADVANTEST

アプリケーションと当社テスト

主な最終アプリケーション



T5593
DDR2 -
SDRAM
テスト

T5724
フラッシュ
BISTメモリ
テスト



メモリIC用テスト

T2000
SoCテスト
(オープン
アーキテクチャ)

T6577
SoCテスト

T6372
LCDドライバ
テスト

T6171
イメージセンサ
テスト

T7722
アドバンスト
ミクスドシグナル
テスト



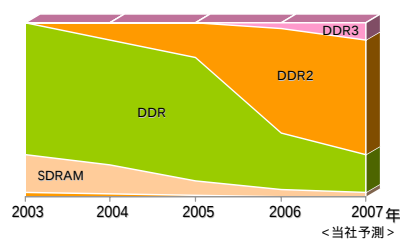
SoC / 特定用途向けIC用テスト

2005.4.26 会社説明会

ADVANTEST

広がるアプリケーション【コンピュータ関連】

DRAMの世代交代



■ DRAMの世代交代

■ MPUの進化 ・マルチコア ・64ビット化



T2000
SoCテスト
(オープン・
アーキテクチャ)



T5593

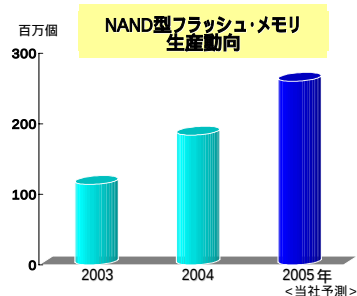
DRAM後工程テスト



2005.4.26 会社説明会

ADVANTEST

広がるアプリケーション【携帯型音楽プレーヤー】



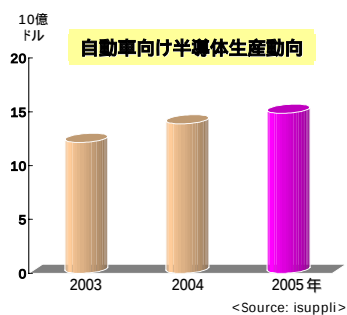
- 大容量化
- マルチ・チップ化
- 省電力化



2005.4.26 会社説明会

ADVANTEST

広がるアプリケーション【自動車関連】



- ハイテク化
 - ・各種センサ
 - ・高電圧対応
 - ・環境対応



2005.4.26 会社説明会

ADVANTEST

テスト・ソリューション 【ハンドラ】

メモリ・ハンドラ

- ・同時測定数の増加
- ・冷却機能強化

M6542AD

メモリ・ハンドラ



M4541A

SoCハンドラ



SoCハンドラ

- ・多品種少量生産への対応
- ・温度コントロール機能強化

M7521A

TABハンドラ



TABハンドラ

- ・PDP向けデバイスへの対応
- ・同時測定数の増加

2005.4.26 会社説明会

ADVANTEST

テスト・ソリューション 【デバイス・インタフェース】

ウェハ試験

- ・同時測定数の増加
- ・高速試験への対応

プローブ・カード



ソケット・ボード



パッケージ試験

- ・高精度・高信頼性
- ・短納期化

2005.4.26 会社説明会

ADVANTEST

新製品の投入





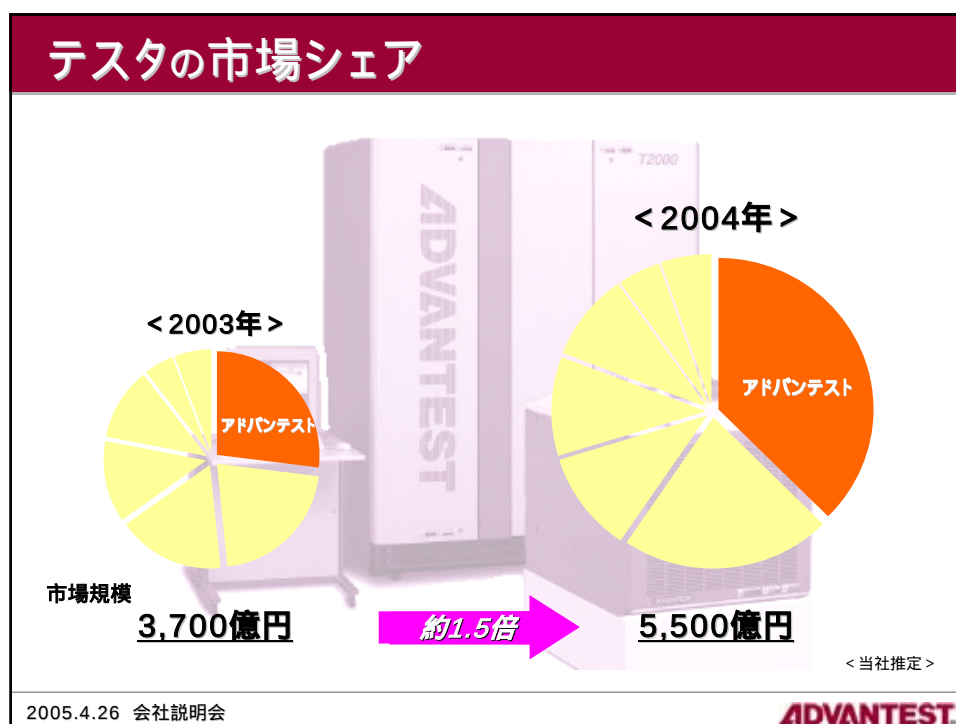

メモリテスト
T5372

DRAM/Flash
向け
メモリテスト

T2000
新モジュール

高性能
ハンドラ

2005.4.26 会社説明会
ADVANTEST



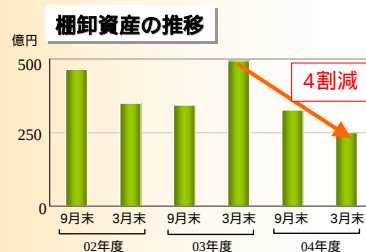
生産改革の継続



後補充生産方式の
徹底

工期の短縮

品質の向上

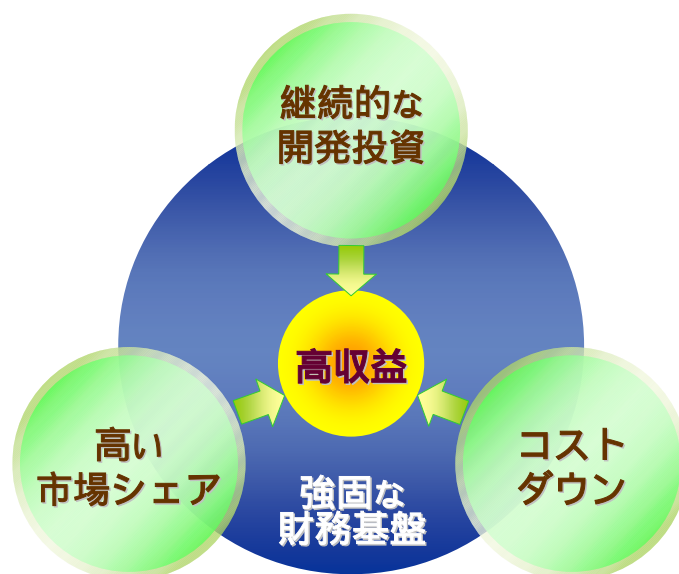


棚卸資産
削減

2005.4.26 会社説明会

ADVANTEST

持続的成長に向けて



2005.4.26 会社説明会

ADVANTEST

ご注意

当社は米国会計基準を採用しております。

記載された金額は億円未満を切り捨てておりますので、セグメント情報などにおいて各項目の合計値が表示数値と一致しない場合があります。

将来の見通しに関する記述について

本プレゼンテーション資料及びアドバンテスト代表者が口頭にて提供する情報には、当社の現時点における期待、見積り及び予測に基づく記述が含まれています。これらの将来の事象に係る記述は、当社における実際の財務状況や活動状況が、当該将来の事象に係る記述によって明示されているもの又は暗示されているものと重要な差異を生じるかもしれないという既知及び未知のリスク、不確実性その他の要因が内包されています。

ADVANTEST

ADVANTEST®